公益財団法人みずほ国際交流奨学財団
〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-6-1
TEL:(03)5288-5906,FAX:(03)5288-3134　E-mail:fbifyume@nifty.com

2026年8月24日

公益財団法人みずほ国際交流財団

独立行政法人国際協力機構が発行する
サステナビリティボンドへの投資について

公益財団法人みずほ国際交流奨学財団（理事長：林　信秀）は、本日、独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」）が発行する第88回及び第89回国際支援機構債券“サステナビリティボンド”への投資を行いました。

JICAは2023年4月に「JICAソーシャル/サステナビリティボンド　フレームワーク」を公表しており、調達資金は、JICAが開発途上地域で実施する、新規または承諾済の有償資金協力事業（円借款及び海外投融資）に充当されます。

当財団は、世界各国から我が国の大学に留学する優秀な者や、我が国から世界各国の大学などに留学する優秀な者に対し奨学支援を行うとともに、国際交流を担うべき人材育成を図り、もって我が国と世界各国との国際相互理解の促進、国際友好・親善に寄与することを目的として活動しています。サステナビリティへの取り組みについても、当財団としてできることを着実に実行していきます。

以上